

深圳市阶新科技有限公司

Shenzhen Jercio Technology Co.,Ltd.

规格书

文件编号: JERCIO/ XT9822-D20 REV.03 CN

产品型号: XT9822-D20

产品描述: 2.0*2.0*0.65mm 0.3W 嵌入式控制型 LED

(MSL: 4)







修订记录

编号#	日期	版本	修改/改变的原因
V1.0	2018-07-29	第一版	首次发行
V2.0	2019-02-18	第二版	优化规格书板式
V3.0	2019-05-13	第三版	更新PCB建议尺寸

编制	审核	批准
Prepared by	Reviewed by	Approved by
Kevin Xian	Jizhou Wang	Jian Liang



目录

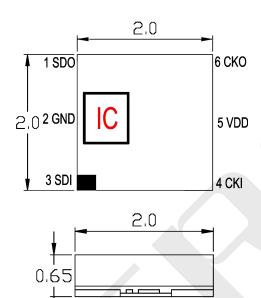
修订历史	1 -
目录	2 -
1.产品概述:	3 -
2.主要特点:	3 -
3.特性说明:	
4.机械尺寸:	3 -
5.引脚图及功能:	
6.产品焊盘尺寸:	4 -
7.产品命名一般说明:	4 -
8.电气参数:	5 -
9.RGB LED 光电参数:	5 -
10.电气参数:	5 -
11.功能说明:	6
(1) 串接资料结构	6 -
(2) 256 级灰度	
(3) PWM 输入输出信号关系:	6 -
(4) 5-Bit (32级) 亮度调整(同时控制 OUTR/OUTG/OUTB 三个端口电流)	:7
(5) 刷新率:	7 -
12. 典型应用电路:	8 -
13.光电特性:	9 -
14.包装标准:	10 -
15.可靠性测试:	11 -
表面贴装型 LED 使用注意事项	12 -
1.特点:	12 -
2.描述:	12 -
3.注意事项:	12 -
4.IC 器件的防静电及电涌防护:	16
5.免责申明:	16 -

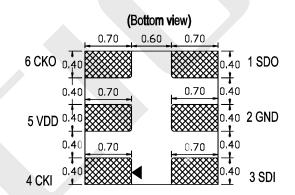


1.产品概述:

XT9822-D20是一个集控制电路与发光电路于一体的嵌入式控制型LED光源,产品内含有信号解码模块、数据缓存器、内置恒流电路及RC振荡器; CMOS制程, 低压、低耗电; 256级PWM灰度调整及32级亮度调整; 采用双线输出方式, DATA数据及同步的CLK讯号, 使串接各晶片之输出动作同步。

2.机械尺寸:





备注:

- 1.以上标示单位为mm.
- 2.除非另外注明,尺寸公差为 ±0.1mm

3.主要特点:

- 容易设计(Easy To Design)
- 容易建造 (Easy To Build)
- 容易编程 (Easy To Program)

4.特性说明:

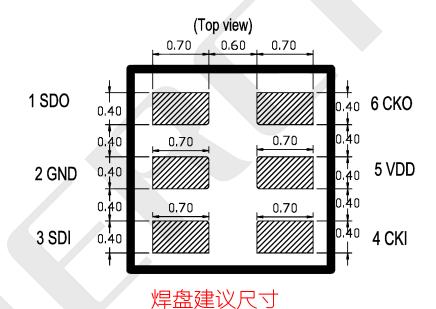
- 双线数据传输,内建振荡支持不间断PWM输出,可维持画面静止;
- 最大串行输入数据频率30MHZ; 三路恒流驱动, 具体信号自我检测功能;
- EC LED内部集成高质量串行级联恒流IC: 5V 电源应用: 默认上电不亮灯:
- RGB三色输出控制,8Bit(256级)色彩设定;5Bit(32级)亮度调整;双线式同步控制。



5.引脚图及功能:

序号	符号	管脚名	功能描述
1	SDO	数据输出	串接资料输出端
2	GND	地或电源负端	电源负极
3	SDI	数据输入	串接资料输入端
4	CKI	时钟输入	串接时钟信号输入端
5	VDD	供电电源正端	电源正极
6	СКО	时钟输出	串接时钟信号输出端

6.产品焊盘尺寸:



7.产品命名一般说明:



18mA电流版本

低灰传输 IC集成在灯珠内



8.电气参数(极限参数,Ta=25℃,VSS=0V):

参数	符号	范围	单位
电压电压	V_{DD}	+3.7~+5.5	V
逻辑输入电压	Vı	-0.5∼VDD+0.5	V
工作温度	ECt	-40~+80	°C
储存温度	Tstg	-40~+80	°C
ESD耐压(设备模式)	V _{ESD}	200	V
ESD耐压 (人体模式)	V _{ESD}	4K	V

9.RGB LED光电参数:

颜色	波长(nm)	亮度(mcd)	亮度(lm)
红色(RED)	620-625	300-500	0.8-2.0
绿色(GREEN)	520-530	400-700	2.0-3.5
蓝色(BLUE)	460-470	100-300	0.5-1.5

10.电气参数(如无特殊说明,TA=-20~+70℃, VDD=4.5~5.5V,VSS=0V):

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
芯片内部电源电压	V _{DD}		5.0	5.5	V	
最大LED输出电流	I _{omax}			20	Ма	
时钟高电平宽度	TCLKH		17		ns	
时钟低电平宽度	TCLKL		17		ns	
数据建立时间	TSETUP			10	ns	
PWM频率	F _{PWM}		4		KHZ	
静态功耗	I _{DD}		1		mA	

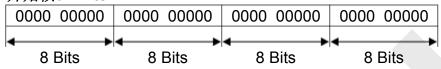


11.功能说明:

(1) 串接资料结构



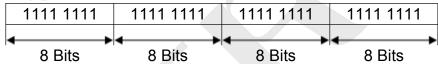
开始帧32 Bits



数据帧32 Bits

111	亮度调整	Green	Red	Blue
\leftarrow				•
3 Bits	5 Bits	8 Bits	8 Bits	8 Bits

结束帧 32Bits

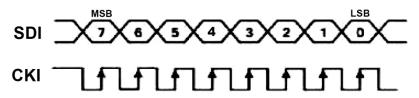


产品输出结构: GRB 顺序点亮,优化产品混色效果(调整IC 默认RGB 顺序晶片位置);

(2) 256级灰度

数值	占空比
MSBLSB	
0000 0000	0/256
0000 0001	1/256
0000 0010	2/256
-	-
-	-
1111 1101	253/256
1111 1110	254/256
1111 1111	255/256

(3) PWM输入输出信号关系:





(4) 5-Bit (32级) 亮度调整 (同时控制OUTR/OUTG/OUTB三个端口电流):

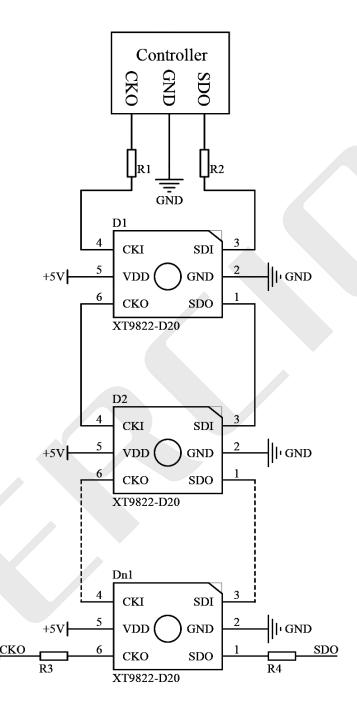
电流调 节等级	数值 (MSBLSB)	电流调整	对应电流值(mA)	备注
1	00000	0/31	0	
2	00001	1/31	0.581	
3	00010	2/31	1.162	
4	00011	3/31	1.743	
5	00100	4/31	2.324	建议使用电流: 1~10电流调
6	00101	5/31	2.905	节等级
7	00111	6/31	3.486	
8	00111	7/31	4.067	
9	01000	8/31	4.648	
*10	01001	9/31	5.229	
11	01010	10/31	5.81	
12	01011	11/31	6.391	
13	01100	12/31	6.972	
14	01101	13/31	7.553	
15	01110	14/31	8.134	
16	01111	15/31	8.715	
17	10000	16/31	8.296	
18	10001	17/31	9.877	
19	10010	18/31	10.458	
20	10011	19/31	11.039	基于产品散热,此款产品电流
21	10100	20/31	11.62	建议最大使用为: 5.229mA,
22	10101	21/31	12.201	电流调节等级11~31级不建议
23	10110	22/31	12.782	使用
24	10111	23/31	13.363	
25	11000	24/31	13.944	
26	11001	25/31	14.525	
27	11010	26/31	15.106	
28	11011	27/31	15.687	
29	11100	28/31	16.268	
30	11101	29/31	16.849	
31	11110	30/31	17.43	
32	11111	31/31	18	

(5) 刷新率:

帧频=1/((64+(32*点数)) *CKI周期) (单位: 帧/秒) 如: 1024个点、CKI 频率为1MHZ,则帧频=30 帧/秒。



12. 典型应用电路:



在实际应用电路中,为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压损伤IC内部信号输入输出引脚,应在信号输入及输出端串接保护电阻。此外,为了使各IC芯片间更稳定工作,各灯珠间的退耦电容则必不可少;

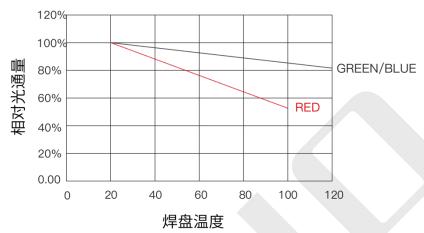
应用一:用于软灯灯或硬灯条的,灯珠间传输距离短的,建议在信号及时钟线输入输出端各串接保护电阻,即R1=R2约500欧;

应用二:用于模组或一般异形产品,灯珠间传输距离长,因线材及传输距离不同,在信号及时钟线两端串接的保护电阻会略有不同,以实际使用情况定,

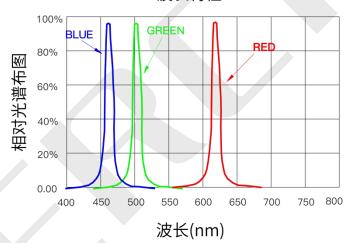


13. 光电特性:

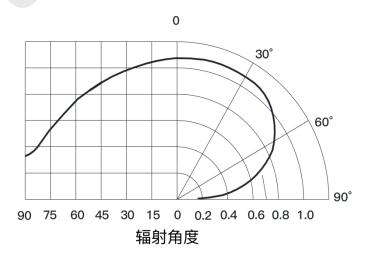




波长特性

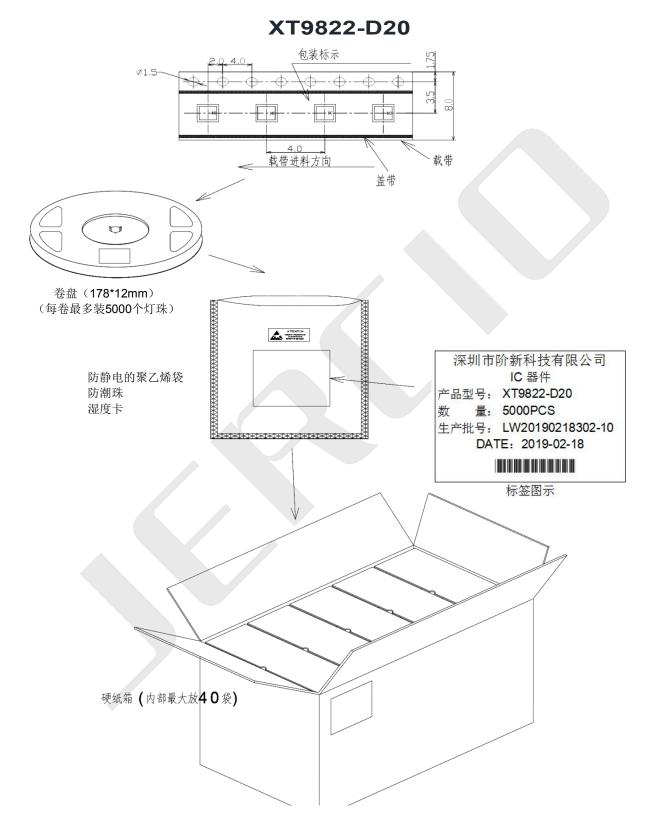


典型的辐射方向图160°





14.包装标准:



表面贴装LED采用卷盘包装,LED在用普通或防静电袋包装后再装在纸箱中. 纸箱用于保护运输途中LED不受机械冲击,纸箱不防水,因此请注意防潮防水。



15.可靠性测试:

序号	实验项目	实验条件	参考标准	判断
1	冷热冲击	100 ± 5°C ~ -40°C ± 5°C 30min~30min 300cycles	MIL-STD-202G	0/22
2	高温储藏	Ta= +100°C 1000hrs	JEITA ED-4701 200 201	0/22
3	低温储藏	Ta= -40°C 1000hrs	JEITA ED-4701 200 202	0/22
4	高温高湿储藏	Ta=60°C RH=90% 1000hrs	JEITA ED-4701 100 103	0/22
5	温度循环	-55°C~25°C~100°C~25°C 30min~5min~30min~5min 100 cycles	JEITA ED-4701 100 105	0/22
6	耐焊接热	Tsld = 260°C, 10sec. 3 times	JEITA ED-4701 300 301	0/22
7	常温寿命测试	25°C, IF: Typical current, 1000hrs	JESD22-A 108D	0/22

失效判定标准:

项目	符号	测试条件	判断标准	隹
少 日	15.4	侧瓜苯什	最小值	最大值
发光强度	IV	DC=5V,规格典型电流	初始数据X0.7	
耐焊接热		DC=5V,规格典型电流	无死灯或明显损坏	



嵌入式控制LED使用注意事项

1.特点:

通过这个资料,达到让阶新科技的客户清楚地了解LED的使用方法的目的。

2. 描述:

通常LED也象其它的电子元件一样有着相同的使用方法,为一让客户更好地使用阶新科技的 LED产品,请参看下面的LED保护预防措施。

3.注意事项:

3.1灰尘与清洁:

LED的表面是采用硅树胶封装的,硅树脂对于LED的光学系统和抗老化性能都起到很好的保护作用。可是,硅树脂质柔软,易粘灰尘,因此,要保持作业环境的洁净。当然,在LED表面有一定限度内的尘埃,也不会影响到发光亮度,但我们仍应避免尘埃落到LED表面。打开包装袋的就优先使用,安装过LED的组件应存放在干净的容器中等。

在LED表面需要清洁时,如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使LED表面溶解等现象。

不可使用具用溶解性的溶液清洁LED,可使用一此异丙基的溶液,在使用任何清洁溶液之前都 应确认是否会对LED有溶解作用。

请勿用超声波的方法清洁LED,如果产品必须使用超声波,那么就要评估影响LED的一些参数,如超声波功率,烘烤的时间和装配的条件等,在清洁之前必须试运行,确认是否会影响到LED。

3.2装运及保存:

EC LED属于湿敏元件,将LED包装在铝膜的袋中是为了避免LED在运输和储存时吸收湿气,在包装袋中放有干燥剂,以吸收袋内的湿气。如果LED吸收了水气,那么在LED过回流焊时,在高温状态下,渗入其中的湿气快速膨胀气化而产生较大的内应力,从而使材料胶裂、分层或损伤键合金丝,造成产品失效。

EC SMD LED采用具有防潮防静电的铝箔袋包装,搬运过程中应避免挤压、刺穿包装袋的情形发生,并且做好必要的防静防护措施;若产品上线前已发现漏气或破损,请直接停止使用;并做必要的高温除湿动作后使用;产品在转料、贴装过程、及成品出货、安装过程应注意防止外力直接或间接作用于LED灯体,造成外力损伤LED灯珠,造成产品失效;

如上料前,发现铝箔袋已拆封、破损、穿孔,请及时退回原厂重新进行除湿,绝不可上线使用; 此款产品的湿敏等级为 **LEVEL4**.

表一: IPC/JEDEC J-STD-020E 规定的材料防潮等级 (MSL)定义

防潮等级	包装拆封后车间寿命		
	时间	条件	
LEVEL1	无限制	≦30°C/85 % RH	
LEVEL2	1年	≦30°C/60 % RH	
LEVEL2a	4周	≦30°C/60 % RH	
LEVEL3	168小时	≦30°C/60 % RH	
LEVEL4	72小时	≦30°C/60 % RH	
LEVEL5	48小时 ≦30°C/60 % RH		
LEVEL5a	24小时 ≦30°C/60 % RH		
LEVEL6	取出即用 ≦30°C/60 % RH		



3.3开封前的储存:

为了避免由吸湿受潮引发的可靠性失效问题,需做好LED产品SMT前储存与防潮措施;如防潮袋没有打开,EC LED元件的保存时间为<30°C/60%RH下2个月以内;(注:以标签日期为准,且包装无漏气现像、湿度指示卡防潮珠未变色的前提下使用;针对不同防潮等级材料或包装保存时间有一定的差异,具体保存时间以规格书或包装袋提示为准);建议未装配前不要随意打开防潮袋;

灯珠超过有效保存时间,但未超过包装日期6个月,在使用前需要重新除湿,拆袋烘烤70°C/48H以上,才能使用,除湿完成后烤箱不能断电。使用过程中取一卷贴一卷,未使用的保留在70°C的烤箱中,不能全部材料取出来放在车间中。绝对不能白天除湿,晚上断电烤箱,第二天再进行贴片作业(最长除湿时间不可大于96H,具体除湿烘烤参数参考)。

灯珠超过包装日期**6**个月,防潮包装袋有漏气、穿孔或破损等情况,不能烘烤后使用,请退回阶新处理。

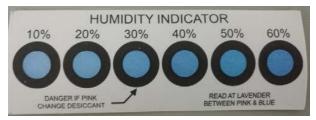
3.4包装袋拆封后的控制:

打开防潮袋后,请立即阅读防潮袋内湿度指示卡中的防潮珠是否变为粉红色以确认防潮袋中的湿气是否过多,根据防潮珠的颜色以判定此袋材料是否可以上线作业;且打开包装后材料应严格控制在表一所规定的最大温湿度及操作时间允许范围内,只要材料暴露在表一所述的环境中,则需累计其在车间的使用时间。打开包装袋后并贴在PCB板上的材料,应在0.5H内完成焊接工作,不建议将材料贴在PCB上,长时间呆置在车间内不进行SMT过炉作业;以免材料吸收锡膏内水分造成不良引患;

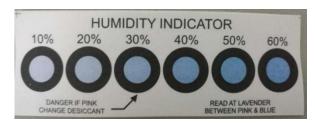
3.5湿度卡的定义:

拆开包装后 EC LED包装袋内湿度卡颜色指示处理方式如下:

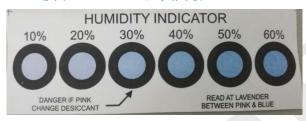
- a. 如果湿度卡防潮珠10%处变为粉红色,其它档为蓝色,此种情况,LED可以直接使用;
- b. 如果湿度卡防潮珠10%、20%处均变为粉红色,其实档为蓝色,此种情况,需对元件进行低温烘烤除湿;
- c. 如果湿度卡防潮珠10%、20%、30%三处以上均变为粉红色,此种情况下,客户需将材料寄回我司进行高湿除湿,重新包装后方可使用;



湿度卡正常未变色



湿度卡10%、20%处变为粉红色



湿度卡10%、20%、30%处变为粉红色

3.6.未使用完的材料防潮保存及已完成装配的材料防潮控制:

如果一卷SMD材料未一次性用完,且车间温湿度在限定之条件(<30℃/60%RH)内,元件在空气中暴露时间未超出2H,则余下材料应于干燥剂一起进行抽真空密封保存,否则,材料必须低湿烘烤除湿;除湿后的材料重新包装可重新开始计算时间;对已完成装配的SMD元件进行防潮控制;

- 1) 对己装配到PCB板后的元件不需再经过高温工序或回流焊工艺,则将不作特殊处理;
- 2) 对需要做灌胶、滴胶或包胶防护处理的产品,建议产品在做相应防护工艺前做好必要的除湿工作,在70℃±5℃的烤箱中烘烤不少于48小时,以剔除产品在检测、老化过程中吸收空气里的水分,以避免产品在做防护处理后,包在材料表面的湿气会慢慢侵入产品,会造成产品失效(参考3.6.1);
- 3) 对需要进行二次**SMT**工艺或高温的产品,在完成一次焊接后将会进行二次焊接前,亦应做好必要的防潮处理,暴露在(<30°C/60%RH)条件下,最长不可超过4H,诺二次高温工艺相隔时间较长,则一次焊接后的材料必需进行必要的除湿工作(在70°C±5°C的烤箱中烘烤不少于48小时),然后抽真空密封保存;或者先将产品贮存在干燥箱内或带有干燥剂的容器内,二次高温工艺前,再做除湿工作(在70°C±5°C的烤箱中烘烤不少于48小时),以确保产品在过高温工艺前不受潮;

低湿烘烤条件: 70°C±5°C 烘烤不小于48小时

高温烘烤条件: 130°C±5°C 烘烤不小于6小时(灯珠必需拆成散粒)

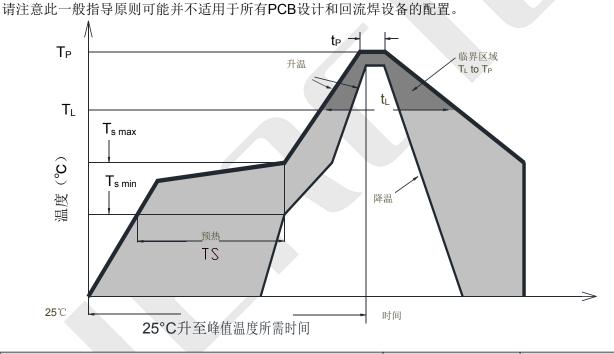


3.6.1低温/高温除湿对应环境湿度与除湿时间关系表:

环境湿度	烤箱温度	烘烤时间	烘烤方法	
40%	70°C	24H	从静电袋中取出,与卷盘一起烘烤除湿	
50%	70°C	48H	从静电袋中取出,与卷盘一起烘烤除湿	
>60%	70°C	无效除湿烘烤	无效除湿烘烤	
40%	130°C	6H	灯珠必需拆成散粒烘烤除湿	
50°C	130°C	12H	灯珠必需拆成散粒烘烤除湿	

3.7回流焊接:

经阶新科技采用下面所列参数检测证明,表面贴装型LED符合JEDEC J-STD-020E标准。作为一般指导原则,阶新科技建议客户遵循所用焊锡膏制造商推荐使用的焊接温度曲线。



温度曲线特点	含铅焊料	无铅焊料
平均升温速度(Ts max 至Tp)	最高3℃/秒	最高3℃/秒
预热: 最低温度(Ts min)	100°C	150°C
预热: 最高温度(Ts _{max})	150°C	200°C
预热:时间(ts min 至ts max)	60-120 秒	60-180 秒
维持高温温度的时间: 温度(TL)	183 °C	217 °C
维持高温温度的时间:时间(t L)	60-150 秒	60-150 秒
峰值/分类温度(T P)	215 °C	240 °C
在实际峰值温度(tp)5℃内的时间	<10 秒	<10 秒
降温速度	最高6℃/秒	最高6℃/秒
25 ℃升至峰值温度所需时间	最多6分钟	最多6分钟

注: 所有温度是指在封装本体上表面测得的温度。



3.8. 热量的产生及设计要求:

- 对于LED产品,散热方面的设计是很重要的,在系统设计时请考虑LED所产生的热量,PCB板的 热阻、LED放置的密度和相关组成,以及输入的电功率都会使温度增加。
- 为避免出现过多热量的产生,须保证LED运行时要在产品规格书中所要求的最大规格范围之内。 在设定LED的驱动电流时,应考虑到最高的环境温度。
- 产品最高工作湿度不宜超过60°C(即≤60°C,指产品引脚处的工作温度)

4.IC器件的防静电及电涌防护:

- 静电和电涌会对LED造成伤害,请务必做好相应的防护措施;
- IC器件的信号输入输出端口必段串接防护电阻以防电涌或静电冲击端口造成产品失效;
- 为保护好IC器件的LED产品,无论什么时间与场合,只要接触到LED时,都要穿带防静电手带, 防静电脚带及防静电手套
- 所有的装置和仪器设备均须接地
- 建议每一种产品在出货前检验时,都应有相关电性测试,以挑选出因静电而产生的不良品
- 在电路设计时,应考虑消除电涌对LED危害的可能性.

5.免责申明:

LED发出的光足以伤害到眼睛,请注意预防,切勿长时间以肉眼直视LED光源。在大量使用 之前,请与阶新科技沟通交流,了解更加详细的操作使用内容,避免造成不必要的损失。如不按 规格书指引或超出规格书要求使用,所产生的问题恕不负责。

由于版本优化或产品更新,XT9822规格书如有修改,恕不能及时相告,请以官网最新资料 为准。如有特殊规格要求,请联系我司工程人员;

深圳市阶新科技有限公司保留在没有任何通知或提示的情况下对本规格书内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,文中数据均为实验所得,实际结果可能略有差异,深圳市阶新科技有限公司将尽全力在本规格书中提供准确的信息,但并不确保完全没有错误,对文档中所陈述内容、信息,以及建议不构成任何明示或暗示的担保。文档按"产品现状"提供,不负任何担保责任,包括适销性、特定用途的担保。